

Zariadenie pre šablónovú tlač SMD SB-03

Obj. číslo:	106600004
Dostupnosť:	4 - 8 týždňov

**Popis**

Zariadenie na jednoduchú aplikáciu spájkovacej pasty pomocou šablón. Určené pre malé puzdrá a akékoľvek typy komponentov, napr. BGA, micro BGA, QFN, Flex, ai.

Obsah balenia

Zariadenie pre šablónovú tlač SMD SB-03